

「JAPAN PACK 2017」開催のご案内

アジア最大級の“包む”にまつわる総合展「JAPAN PACK 2017」（日本包装機械工業会主催）が、いよいよ10月3日(火)から6日(金)までの4日間、東京国際展示場（東京ビッグサイト）で開催の運びとなりますので、ご案内いたします。是非、ご参加下さい。

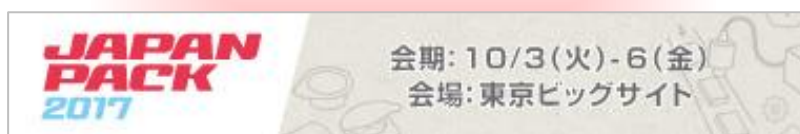
入場料は3,000円/日ですが、[招待状ご持参者および展示会公式ウェブサイトにて事前にご登録された方は無料](#)で入場できます。

各講演会、セミナーの受講は[先着順](#)となっております。公式サイトから事前にお申込み下さい。

JAPAN PACK 2017

(2017 日本国際包装機械展)

～ 新しい包程式、ここに集まる ～



[バナーをクリックすると公式ウェブサイトにつながります。](#)

2017年10月3日(火)～6日(金)

開催時間：10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 東展示棟 1～6 ホール

主催：一般社団法人 日本包装機械工業会

本展のテーマは『新しい包程式、ここに集まる。』です。包装を軸に製品の製造から流通までを網羅した今回の「[JAPAN PACK 2017](#)」では、5万平米を超える会場内に国内外445社・2,342小間（9月14日現在）の展示規模となります。発表される新製品・新技術同士の多種多様な組み合わせにより導かれる“包程式”が、皆様方の課題へのソリューションをご提案いたします。

多彩な併催行事も本展の魅力のひとつです。関係業界における有識者や第一線で活躍の方々を講師にお招きして実施する、[以下の基調講演、特別講演、専門セミナーなど50本以上のプログラム](#)を通じ、皆様に最新情報やトレンドをお届けします。

プログラム一覧

セミナー・イベント一覧

以下、項目をクリックすると各概要につながります。

基調講演

各先着 250名様(会場：会議棟 605・606 会議室)

10/3(火)11:00～12:00

講師：稲葉善治氏(ファナック株式会社 代表取締役会長 兼 CEO)

テーマ：IoT、AI が拓く産業用ロボットの未来

10/3(火)13:00～14:00

講師：土屋裕弘氏(田辺三菱製薬株式会社 相談役)

テーマ：健康・医療産業の将来に向けて

有料

10/3(火)14:10～15:10

講師：栄木憲和氏(バイエル薬品株式会社 元会長)

テーマ：新時代に突入する医薬品産業 ～生き残りをかけて～

有料

10/3(火)15:30～16:10

講師：安田 篤氏(経済産業省 製造産業局 産業機械課 ロボット政策室 室長)

テーマ：コネクテッド・インダストリーズとロボット革命の実現に向けて

特別講演

各先着 250 名様(会場：会議棟 605・606 会議室)

- | | |
|--------------------------|---|
| 10/4(水)11:00~12:00 | 講師：石谷孝佑氏(一般社団法人日本食品包装協会 理事長)
テーマ：2030 の未来予測と食品包装 |
| 10/4(水)13:00~14:00
有料 | 講師：福田浩一氏(株式会社ローソン 商品本部長補佐兼製造領域改革推進部部长)
テーマ：CVS における、これからの商品開発の在り方 |
| 10/4(水)14:30~15:30
有料 | 講師：村井龍昭氏(亀田製菓株式会社 商品開発本部 本部長)
テーマ：健康志向の高まりと「減塩亀田の柿の種」の開発 |
| 10/4(水)16:00~17:00
有料 | 講師：岩瀬 浩氏(凸版印刷株式会社 上席執行役員)
テーマ：次世代パッケージの開発 |
| 10/5(木)10:30~11:30
有料 | 講師：並木徳之氏(静岡県立大学大学院薬学研究院・薬学部実践薬学講座・教授)
会場：セミナー会場①
テーマ：医薬品製剤の臨床的機能性を向上させる包装技術 |

専門セミナー

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 10/3(火)~10/6(金)
(一部有料) | 各先着 100 名様 会場：セミナー会場①② (東 6 ホール内) |
|---------------------------|-----------------------------------|

主催者企画技術セミナー

- | | |
|---------------------|----------------------------------|
| 10/5(木) 13:00~16:45 | 各先着 100 名様 会場：セミナー会場② (東 6 ホール内) |
|---------------------|----------------------------------|

出展社プレゼンテーションセミナー

- | | |
|-----------------|--|
| 10/3(火)~10/6(金) | 各先着 100 名様 会場：セミナー会場③ (東 3 ホール入り口)
セミナー会場④ (東 6 ホール入り口) |
|-----------------|--|

各分野のプロフェッショナルが、包装に関する最新情報や取り組みを発信します。
最新技術や独創的なコンセプト、技術的アプローチなど展示だけでは伝わりにくい出展各社の魅力や特長を、直接伝えるセミナーです。
包装関連技術の最前線に触れることで新たなイノベーションの一助になることを期待します。